

## 富满微电子集团股份有限公司

### 关于2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为了公司更好地经营发展，公司将依据2025年度生产经营情况以及2026年生产经营规划预测公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2026年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元。

授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准。

公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的授信合同。授权期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述综合授信事项的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025年4月18日